Willkommen bei O-Leading

Wir sind ein professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Produktpalette - einseitige, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir können einen schnellen Prototypenservice anbieten - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Arbeitsstunden Produktionszeit.

China reine Kupferplatinenfabrik

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDESTENS .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER DÜRFEN NICHT STECKEN

Packen Sie mit farblosem transparentem Luftpolsterfolie, 25 Stück / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke und legen Sie die Feuchtigkeitsanzeigekarte auf die Oberseite

BITTE KLICKEN SIE HIER FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Hersteller von Leiterplatten auf Kupferbasis

Produktbeschreibung

| PCB P / N. | LE-150 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ebenenanzahl | 1L |
| Material | Basiskeramik |
| Board thk | 3,2 mm |
| Kupfer thk | 1 Unze |
| Kleinste Lochgröße | /. |
| Anzahl der Löcher (Stk.) | <i>I</i> . |
| Linie w / s | <i>I</i> . |
| Impedanzregelung. J / N (Tol%) | N. |
| Oberflächenveredelung | ENIG (Au: 0,05 um) |
| Lötmaske Siebdruck | Schwarz-Weiss |
| Einzelplatinengröße | Dim X (mm): 27; Dim Y (mm): 45 |
| Panelisierung | Dim X (mm): 27; Dim Y (mm): 135; Anzahl der USV: 3 |
| Besonderheit: abziehbare Maske | N. |
| Routing / Stanzen | CNC + Senkkopfschraube |

•













Hersteller von Leiterplatten auf Kupferbasis in China

Unser Team





Zertifizierungen





QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

We hereby certify that O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO., LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-17-2 Registration Add ROOM 600D BF HANG PONT COMMERCIAL BULLDING,31 TOMKIN ST CHEUND SHAW WANKL HK Business Add:1312 Floor 12 Fortune Building, Dansbul Town, Hulyang District, Hulchos, Guangdong, China

Has implemented and maintains a Quality Management System Which fulfils the requirements of the following standards GB/T19001-2016 ldt ISO9001:2015

Scope of certification

Sales of printed circuit boards

Initial Issuance period: February 27, 2018 This certificate is valid during: February 27, 2018 — February 26, 2021 This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

| First | |
|-------------|-----------|
| supervision | Qualified |
| and audit | mark |

Second Gualfied supervision mark and audit

CICC TAB CNAS

2017/26

ZPWVZE40054 - Wining, Phinto: - Component.



ZPMV2.E490354 Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit 0.1×10^{-6} Family of Databases. Citix on a product designation for complete information.

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED Fortune Building, Nanhang West Road Room 1313 Huithou, Guangdong 516211 CHINA

E490354

| | Cond | Width | | | Max | - 7 | | Max | | | |
|--------|-----------------|-----------------|----------------------|--------|------------|--------|------|------|-------|----------|---|
| | | Min | Cond | 55/ | Area | Solder | | Oper | | Nests | c |
| | Min | Edge | This | D5/ | Diam | Lin | ette | Tump | Flame | UL796 | 7 |
| Type | mm(in) | mm(in) | mic(mil) | 090 | mer(in) | c | sec | c | Class | DSR | 1 |
| Hulti | layer (mass lar | ninate) printed | wiring boa | eds, | | | | | | (i -) | |
| O-LE | ADING-401 | | | | | | | | | | Т |
| 1 13 | 0.1 (0.004) | 0.3 (0.012) | 34 (1.34) | DE | 12.7 (0.5) | 260 | 10 | 130 | V-9 | | - |
| 0-15 | ADING-407 | | | | | | | | | | |
| | 0.08 (0.003) | 0.2 (0.008) | 17 (0.67) | DS | 9.7 (0.4) | 260 | 10 | 130 | V-0 | All | F |
| Hulti | ayer printed w | iring boards. | | | | | | | | | _ |
| 0-LE | ADING-408 | | | 315 13 | 0 0 | | | e y | 10 | -0. 0 | N |
| | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47) Int:136 | DS | 50.8 (2.0) | 280 | 20 | 130 | V+0 | All | |
| Single | e layer printed | wiring boards. | | | | | | | | | |
| O-LE | ADING-002 | 10 | | | 53 113 | | | . n | | 3 0 | |
| | 0.78 (0.015) | 1,14 (0.045) | 34 (1.34) | 55 | (0.0) 1.61 | 260 | 30 | 105 | V-0 | M | ŀ |
| 0-12 | ADING-003 | | | | 3 | | | | | | 1 |
| | 0.38 (0.015) | 1.14 (0.045) | 34 (1,34) | 53 | 19.1 (0.8) | 260 | 10 | 130 | 940 | A | F |
| 0-18 | ADING-033 | | | | 3 8 | | | | | | |
| | 0.15 (0.006) | 0.3 (0.012) | 34 (1,34) | 55 | 25.4 (1.0) | 260 | 10 | 120 | 9-0 | 44 | - |
| O-LE | ADING-205 | | 3 | | | | 7 | | | | |
| | 0.1 [0.004] | 0.3 (0.012) | 34 (1.34) | 06 | 69.6 (2.7) | 250 | 10 | 130 | V+0 | 48 | - |
| O-LE | ADING-206 | | 510 | | 10 30 | | | | | | |
| | 0.15 (0.006) | 0.33 (0.013) | 17 (0-67) | DS. | 69-6 (2-7) | 260 | 10 | 130 | 9-0 | 48 | - |
| | | | | | | | | | | | |

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Nording: Company name or file number and type designation. Nay be followed by a suffix to decote factory identification to burning text describation. Last ligitated in 2017-91-97.

Questions?

Print this page

Terms of Use

SGS

Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018 Page 2 of 6

Test Results

Test Part Description :

scimen No. SGS Sample ID Description SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% (2) MDL = Method Detection Limit (3) ND = Not Detected (< MDL) (4) *-* = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7:22017, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-6:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

| Test item(s) | Limit | Unit | MOL | 001 |
|----------------------------|-------|-------|-----|-----|
| Cadmium (Cd) | 100 | mg/kg | 2 | NO |
| Lead (Pb) | 1.000 | mg/kg | 2 | 9 |
| Mercury (Hg) | 1.000 | mg/kg | 2 | NO |
| Hexavalent Chromium (CrVI) | 1.000 | mg/kg | | NO |
| Sum of PBBs | 1,000 | mg/kg | 12 | NO |
| Manobromobiphenyl | | mg/kg | 5 | NO |
| Dibromobiphenyl | | mg/kg | 5 | NO |
| Tribromobiphenyl | 4 | mg/kg | 5 | NO |
| Tetrabromobiphenyl | | mg/kg | | NO |
| Pentatromobiphenyl | | mg/kg | 5 | NO |
| Hexabromobiphenyl | | mg/kg | 5 | NO |
| Heptabromobiphenyl | | mg/kg | 5 | NO |
| Octabromobiphenyl | | mg/kg | 5 | NO |
| Nonabromobiphenyl | | mg/kg | . 5 | NO |
| Decabromobiphenyl | 7700 | mg/kg | . 5 | ND |
| Sum of PBDEs | 1.000 | mg/kg | 12 | NO |
| Manabromodipheryl ether | | mg/kg | 5 | NO |
| Dibromodiphenyl ether | - | mg/kg | 5 | NO |
| Tribromodiphenyl ether | 4 | mg/kg | 5 | NO |
| Tetrabromodiphenyl ether | | mg/kg | 5 | NO |
| Dantahromodinhanul albar | | mater | | MO |



| Verpackungsinformationen | 16 Jahre professioneller OEM-Leiterplattenhersteller |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Lieferdetail | 7-12 Tage |



FAO

- 1. Wie sichert O-Leading die Qualität?
- Unser hoher Qualitätsstandard wird mit Folgendem erreicht.
- 1.Der Prozess wird streng nach den Normen ISO 9001: 2008 kontrolliert.
- 2. Umfangreicher Einsatz von Software bei der Verwaltung des Produktionsprozesses
- 3.Standortprüfgeräte und -werkzeuge. Z.B. Flugsonde, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
- 4. Engagiertes Qualitätssicherungsteam mit Fehlerfallanalyseprozess
- 5. Kontinuierliche Schulung und Ausbildung des Personals
- 2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise für viele Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Der RMB in chinesischer Währung hatte gegenüber dem US-Dollar um 31% aufgewertet. Auch unsere Arbeitskosten sind deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies liegt ganz bei unseren Innovationen zur Kostensenkung, Vermeidung von Abfällen und Verbesserung der Effizienz. Unsere Preise sind in der Branche bei gleichem Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Vorteil in Bezug auf Kosten und Qualität bieten können.

3. Welche Arten von Boards kann O-Leading verarbeiten? Gängige FR4-, High-TG- und Halogen-freie Platten, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupferbasierte Platten, PI usw.

- 4. Welche Daten werden für die Leiterplattenherstellung benötigt? Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können auch Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.
- 5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten? Materialschneiden \rightarrow innerer Trockenfilm \rightarrow inneres Ätzen \rightarrow innerer AOI \rightarrow Mehrfachbindung \rightarrow Schichtstapel Pressen \rightarrow Bohren \rightarrow PTH \rightarrow Plattenbeschichtung \rightarrow äußerer Trockenfilm \rightarrow Musterbeschichtung \rightarrow äußeres Ätzen \rightarrow äußerer AOI \rightarrow Lötmaske \rightarrow Komponentenmarkierung \rightarrow Oberflächenbeschaffenheit \rightarrow Arbeitsplan \rightarrow E / T \rightarrow Sichtprüfung.